



ISO7821DWR

Număr parc	ISO7821DWR	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	16864 pcs stock
Descriere produs	DGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Industrial Automation Solutions Guide.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

16864 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$2.954	\$2.651	\$2.506	\$2.172	\$2.061	\$1.849	\$1.576

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ISO7821DWR

Tensiune - Aprovizionare	2.25V ~ 5.5V	Tensiune - Izolare	5700Vrms
Tip	General Purpose	Tehnologie	Capacitive Coupling
Pachetul dispozitivului furnizor	16-SOIC	Serie	-
Timp de creștere / înălțime (tip)	2.4ns, 2.4ns	Pulse Width Distortion (Max)	4.6ns
Timp de propagare tpLH / tpHL (Max)	16ns, 16ns	Pachet / Caz	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
		Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-55°C ~ 125°C	Număr de canale	2
Tipul de montare	Surface Mount	Puterea Izolată	No
Intrări - Partea 1 / Partea 2	1/1	Rata de date	100Mbps
Modul comun de imunitate tranzitorie (Min)	100kV/μs	Tipul canalului	Unidirectional
Numărul produsului de bază	ISO7821		

Vești înrudite



Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz singur modul

2023/09/15

2023/03/16

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureGoogle Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 Future Future Industrial Network Infra

2023/08/30

2023/09/18

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

2023/07/20

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

2023/07/28

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13